

Title (en)  
Cladding system

Title (de)  
Verkleidungssystem

Title (fr)  
Système de revêtement

Publication  
**EP 2196588 A1 20100616 (DE)**

Application  
**EP 09173870 A 20091023**

Priority  
CH 19682008 A 20081215

Abstract (en)  
To mount an insulation cladding board (1) on a building structure (2), the board has an opening (3) on the side towards the building to accommodate a fastener plug (4) bonded to the building surface in a friction fit.

Abstract (de)  
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Verkleidungssystem zur Dämmung, insbesondere bevorzugt zur Wärmedämmung eines Gebäudes, aufweisend eine Verkleidungsplatte (1), welche eine einseitig offene Ausnehmung (3) aufweist. In diese Ausnehmung ist mindestens teilweise ein Fixierelement (4) aufgenommen, wobei wenigstens zwei einander gegenüberliegenden Flächen (4c, 4d) des Fixierelements (4) mit wenigstens zwei einander gegenüberliegenden und die Ausnehmung (3) seitlich begrenzenden Flächen (3a, 3b) der Ausnehmung reibschlüssig verbunden sind. Dabei ist eine der Unterlage (2) zugewandte Fläche (4b) des Fixierelements (4) auf der zu verkleidenden Unterlage (2) stoffschlüssig befestigt.

IPC 8 full level  
**E04B 1/76** (2006.01); **E04F 13/08** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E04B 1/762** (2013.01); **E04F 13/0835** (2013.01); **E04F 13/0855** (2013.01); **E04F 2201/05** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 102006060538 A1 20071122 - FISCHER ARTUR WERKE GMBH [DE]
- EP 1039058 A1 20000927 - STO AG [DE]
- EP 1640521 A1 20060329 - BRILLUX GMBH & CO KG [DE]

Citation (search report)

- [X] US 6170213 B1 20010109 - ZARRELLI ANGELO [US], et al
- [A] EP 1621693 A2 20060201 - JOMA DAEMMSTOFFWERK JOSEF MANG [DE]

Cited by  
EP2754767A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA RS

DOCDB simple family (publication)  
**CH 698624 B1 20090915**; EP 2196588 A1 20100616; EP 2196588 B1 20160518

DOCDB simple family (application)  
**CH 19682008 A 20081215**; EP 09173870 A 20091023